

TTY6757 10 KEYS 电容式触摸按键 规格书 Ver1.0

● 产品描述	2
● 产品特色	2
● 产品应用	2
● 脚位定义	4
● AC / DC Characteristics	5
1 Absolutely max. Ratings	5
2 D.C. Characteristics.....	5
3 A.C. Characteristics.....	5
● 输出说明	6
● 串行传输时序图	6
● 功能描述	7
● 注意事项	8
● 应用线路图	9
● 封装说明	10
● 订购信息	10
● 修订记录	10

● 产品描述

提供10个触摸感应按键及两线式串行接口，并有中断输出INT脚与MCU联系。提供低功耗模式，可用于电池应用的产品。特性上对于防水和抗干扰方面有很优异的表现

● 产品特色

工作电压范围：2.7V - 5.5V

工作电流：1.8mA（正常模式）；10 uA（休眠模式）@3.3V

10 个触摸感应按键

持续无按键 4 秒，进入休眠模式

提供串行接口 SCK、SDA、INT 作为与 MCU 沟通方式。

可以经由调整 CAP 脚的外接电容，调整灵敏度，电容越大灵敏度越高
具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板，按键仍可有效判别

● 产品应用

各种大小家电，娱乐产品

● 封装脚位图

K5	1	16	K6
K4	2	15	K7
K3	3	14	K8
K2	4	13	K9
K1	5	12	VDD
K0	6	11	INT
CAP	7	10	SDA
GND	8	9	SCK

TTP272-AOBN
16-SOP-A

● 脚位定义

脚位	脚位名称	类 型	功 能 描 述
1	K5	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
2	K4	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
3	K3	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
4	K2	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
5	K1	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
6	K0	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
7	CAP	--	电容须使用 NPO 材质电容或 X7R 材质电容 使用范围: 6800pF-33000pF, 电容越大灵敏度越高
8	VSS	P	电源负端
9	SCK	I	串行模式频率输入脚
10	SDA	O	串行模式数据输出脚
11	INT	O	有按键持续拉低, 直到按键放开
12	VDD	P	电源正端
13	K9	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
14	K8	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
15	K7	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
16	K6	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力

I: 输入

O: 输出

P: 电源

● AC / DC Characteristics

1 Absolutely max. Ratings

ITEM	SYMBOL	RATING	UNIT
Operating Temperature	Top	-20- +70	°C
Storage Temperature	Tsto	-50- +125	°C
Supply Voltage	VDD	5.5	V
Voltage to input terminal	Vin	Vss-0.3 to Vdd+0.3	V

2 D.C. Characteristics

(Condition : Ta= 25 ± 3 °C, RH ≦ 65 %, VDD =+ 5V, VSS=0V)

Item	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Operating voltage	VDD		3.1	5	5.5	V
Operating current	I _{OPR1}	VDD=5V		3		mA
Input low voltage for input and I/O port	V _{IL1}		0		0.3VDD	V
Input high voltage for input and I/O port	V _{IH1}		0.7VDD		VDD	V
Output port source current	I _{OH1}	V _{OH} =0.9VDD, @5V		4		mA
Output port sink current	I _{OL1}	V _{OL} =0.1VDD, @5V		8		mA

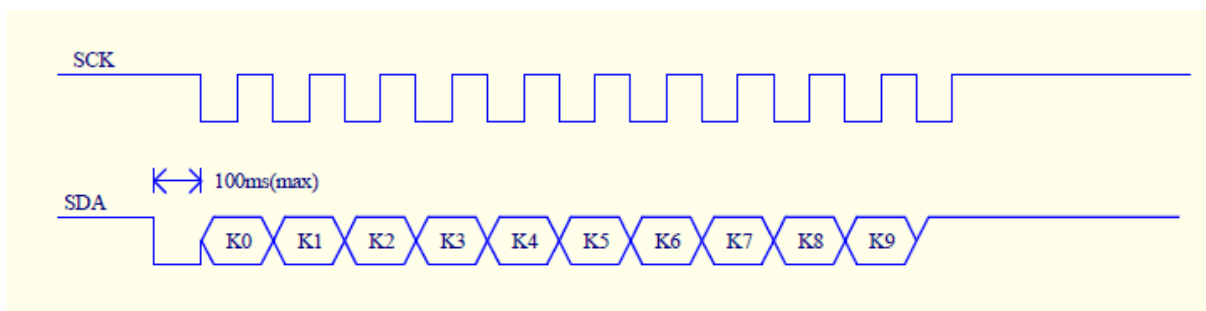
3 A.C. Characteristics

Item	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
System clock	f _{SYS1}	OSC @5v		4		MHz
Low Voltage Reset	V _{LVR}		2.0	2.2	2.4	V
SCK positive pulse time	SCK _H		0.04		10	mS
SCK negative pulse time	SCK _L		0.04		10	mS
Time of Data interval			30			mS

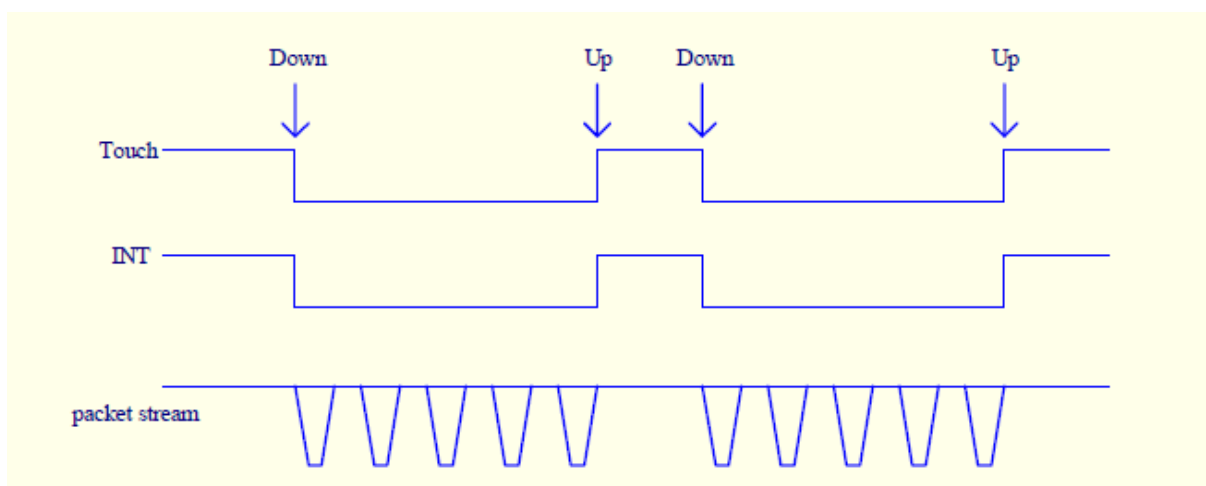
● 输出说明

提供 10 keys 电容触摸按键，输出为两线式串行输出，数据由 K0~K9 数据顺序输出，无按键时输出数据为 1，有按键时输出数据为 0。

● 串行传输时序图



- 1 SPI 的时钟讯号为 50HZ~10KHZ
- 2 SDA 讯号，有按键时会拉低 100MS，或是主控 SCK 由高拉低，则 SDA 开始输出键值。
- 3 停止读取以及无按键 4 秒后，才会进入休眠模式，如果要做长按键判断，可以在读到 INT/SDA 拉低讯号后，一直轮询直到按键放开。
- 4 休眠中进行通讯，会强制唤醒 MCU。



INT 讯号有按键持续拉低，直到按键放开
数据读取间隔 10ms~30ms

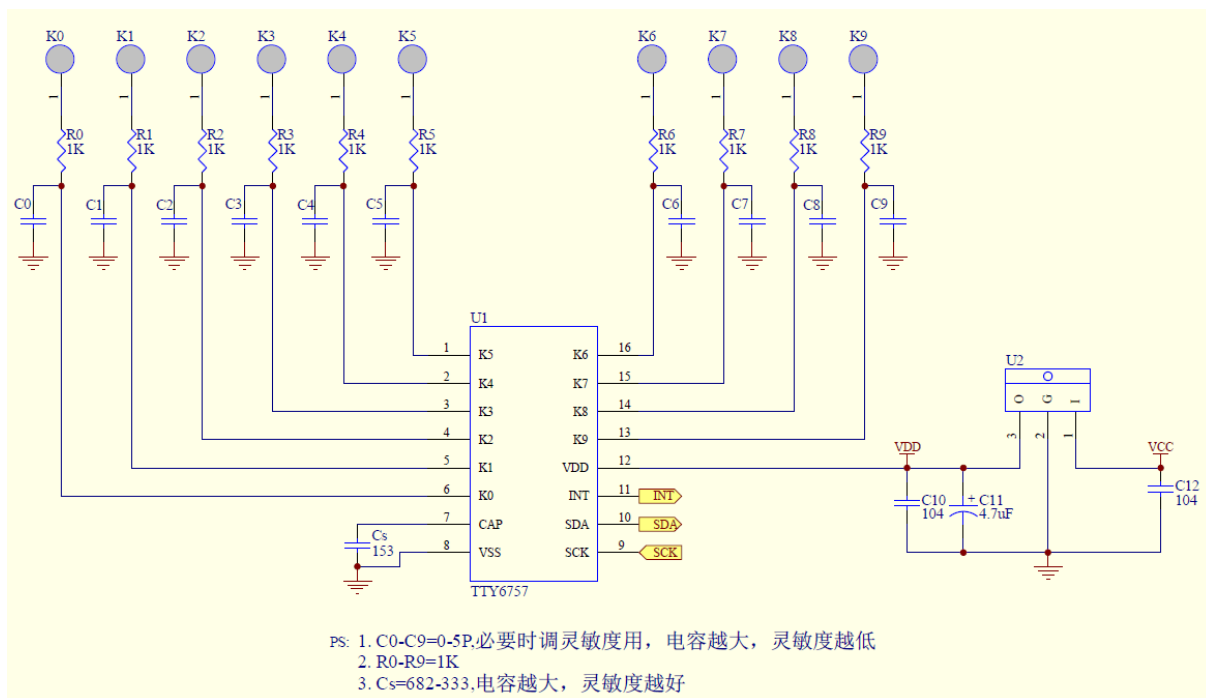
● 功能描述

- 1 TTY6757 于手指按压触摸盘，在 50ms 内输出对应按键的状态。
- 2 单键优先判断输出方式处理，如果 K1 已经承认了，需要等 K1 放开后，其他按键才能再被承认，同时间只有一个按键状态会被输出。
- 3 具有防呆措施，若是按键有效输出连续超过 10 秒，就会做复位。
- 4 环境调适功能，可随环境的温湿度变化调整参考值，确保按键判断工作正常。
- 5 可分辨水与手指的差异，对水漫与水珠覆盖按键触摸盘，仍可正确判断按键动作。但水不可于按键触摸盘上形成“水柱”，若如此则如同手按键一般，会有按键承认输出。
- 6 不使用的按键请接地，避免太过灵敏而产生误动。

● 注意事项

1. Cs电容和灵敏度的关系：
 1. Cs 电容越小，触摸灵敏度越低
 2. Cs 电容越大，触摸灵敏度越高
 3. Cs 电容值范围在 6800pF (682) — 33000pF(333)之间
 4. 由于Cs 量测的电容，要选择对温度变化系数小，容值特性稳定的电容材质，所以须使用 NPO 材质电容或 X7R 材质电容
2. 电源的布线(Layout)方面，首先要以电路区块划分，触摸IC能有独立的走线到电源正端，若无法独立的分支走线，则尽量先提供触摸电路后在连接到其他电路。接地部分也相同，希望能有独立的分支走线到电源的接地点，也就是采用星形接地，如此避免其他电路的干扰，会对触摸电路稳定有很大的提升效果。
3. 单面板PCB设计，建议使用感应弹簧片作为触摸盘，以带盘的弹簧片最佳，触摸盘够大才能获得最佳的灵敏度。
4. 若使用双面PCB设计，触摸盘(PAD)可设计为圆形或方形，一般建议12mm x 12mm，与IC的联机应该尽量走在触摸感应PAD的另外一面。同时连接线应该尽量细，也不要绕远路。
5. PCB 和外壳一定要紧密的贴合，若松脱将造成电容介质改变，影响电容的量测，产生不稳定的现象，建议外壳与PAD之间可以采用非导电胶黏合，例如压克力胶 3M HBM系列。
6. 为提高灵敏度整体的杂散电容要越小越好，触摸IC接脚与触摸盘之间的走线区域，在正面与背面都不铺地，但区域以外到PCB的周围则希望有地线将触摸的区域包围起来，如同围墙一般，将触摸盘周围的电容干扰隔绝，只接受触摸盘上方的电容变化，地线与区域要距离2mm以上。触摸盘PAD与PAD之间距离也要保持2mm以上，尽量避免不同PAD的平行引线距离过近，如此能降低触摸感应PAD对地的寄生电容，有利于产品灵敏度的提高。
7. 电容式触摸感应是将手指视为导体，当手指靠近触摸盘时会增加对地的路径使杂散电容增加，藉此侦测电容的变化，以判断手指是否有触摸。触摸盘与手指所构成的电容变化与触摸外壳的厚度成反比，与触摸盘和手指覆盖的面积成正比。
8. 外壳的材料也会影响灵敏度，不同材质的面板，其介电常数不同，如 玻璃 > 有机玻璃(压克力) > 塑料，在相同的厚度下，介电常数越大则手指与触摸盘间产生的电容越大，量测时待测电容的变化越大越容易承认按键，灵敏度就越高。

● 应用线路图



Cs 外接电容与压克力厚度关系:

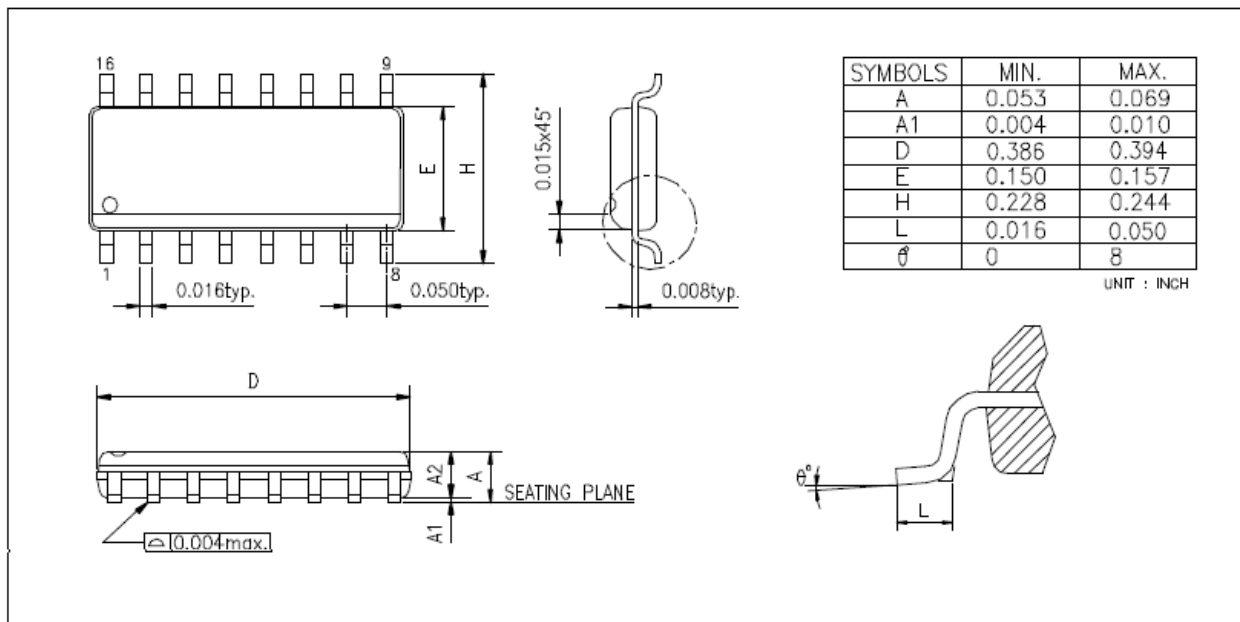
以铁片弹簧键, 圆型实心直径 12 MM 为例, 压克力厚度与 CS 电容的关系如下:

压克力厚度(mm)	CS	灵敏度设定
1	682	16
2	103	16
3	153	16
4	223	16
5	223	16
10	333	16

此表格仅供参考, 不同的 PAD 大小, PCB layout 皆会影响

● 封装说明

(16-SOP)



● 订购信息

1. TTY6757
- a. 封装型号 : TTP272-AOBN

● 修订记录

1. 2019/06/18 - 原始版本: Version: 1.00